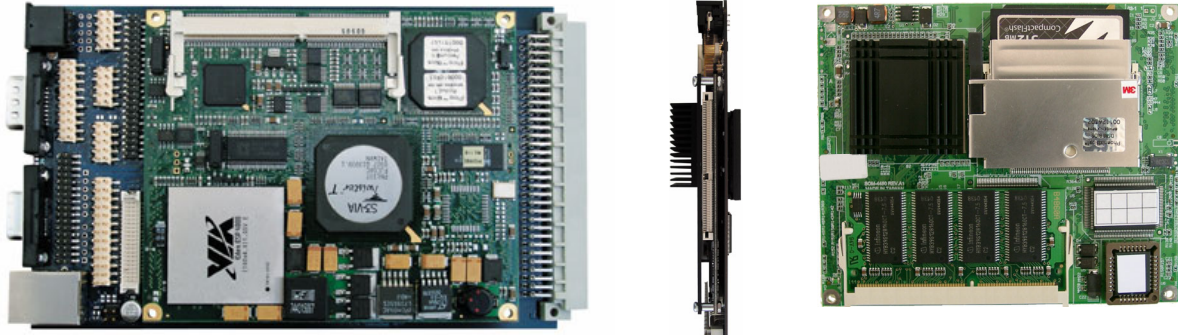
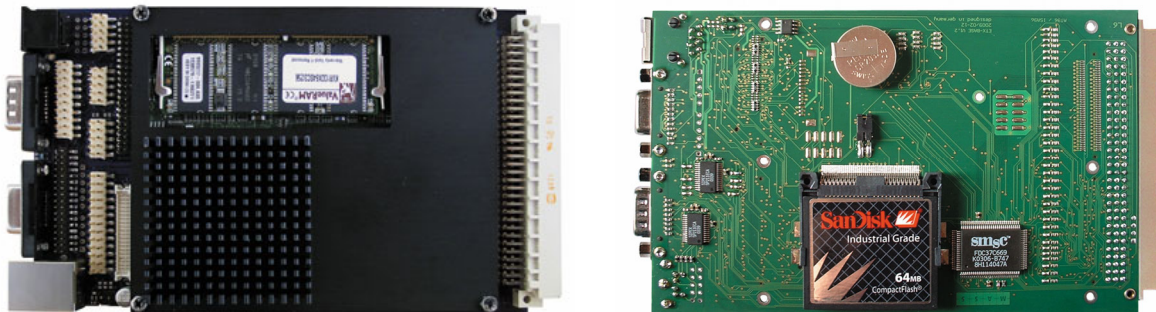


## IPC - EBE • ETX - SBC im Europakartenformat



IPC-EBE Baseboard (Bauteilseite) mit ETX-CPU VIA800MHz • Seitenansicht mit Kühlkörper • ETX CPU Modul GEODE 300MHz



IPC-EBE Baseboard mit ETX-Modul, Heatspreader + Kühlkörper • IPC-EBE Baseboard (Lötseite) mit Compact Flash

### IPC-EBE Baseboard

Europaformat 3HE/4-8TE je nach CPU, 100x160mm; 4 Steckverbinder an der Kartenfront: **KEY/Mouse** (PS/2), **COM1** (9pin D-Sub), **VGA** (15pin D-Sub HD), **ETH** (RJ45).

Die Karte enthält den Steckplatz für das ETX-CPU Modul, eine 96-pin VG-Leiste für den ISA96- oder AT96 Industrie-Bus, eine Li-ION Batterie und einen CompactFlash-Sockel.

Zusätzliche Steckverbinder: IDE, Floppydisk, COM2 (RS232/TTL wählbar), COM3-4 (RS232), LPT, USB 1-4, TFT Display, Reset, I<sup>2</sup>C bus.

Optionen: Konfiguration für ISA96 oder AT96 bus; Power IN wenn VG-Leiste unbestückt; Konfiguration der TFT-Spannung 5V/3,3V; LVDS+TTL; CF-LW als Master/Slave; Sound; Feature connector; mehrere Frontplatten mit verschiedenen Steckverbindern erhältlich.

Das EBE-Baseboard kann bestückt werden mit ETX-IPC Modulen, wählbar vom STPC Elite 100MHz, STPCI EVEGA 200MHz, AMD GEODE 266/300MHz, VIA 400/600/800MHz, CELERON 400/733MHz, CELERON M 600MHz/1GHz, Pentium III 500/933MHz bis zum Pentium M 1,1GHz. Die ETX-IPC Module sind bestückt mit einem Heatspreader, höhere Prozessorleistungen mit zusätzlichem Kühlkörper und Höchstleistungs-CPU's mit Lüfter.